



⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑬ Anmeldenummer : **91890206.5**

⑮ Int. Cl.⁵ : **C22C 1/02, F27D 3/00**

⑭ Anmeldetag : **12.09.91**

Die Bezugnahmen auf die Abbildung 1 gelten
als gestrichen (Regel 43 EPÜ).

⑯ Priorität : **05.10.90 AT 2013/90**

⑰ Veröffentlichungstag der Anmeldung :
08.04.92 Patentblatt 92/15

⑲ Benannte Vertragsstaaten :
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

⑪ Anmelder : **BÖHLER EDELSTAHL GmbH**
Mariazellerstrasse 25
A-8605 Kapfenberg (AT)

⑫ Erfinder : **Jäger, Heimo, Dr.**
Kreckerstrasse 7
A-8600 Bruck/Mur (AT)
Erfinder : **Puschnik, Herbert, Dipl.-Ing.**
Carl Moreestrasse 8
A-8605 Kapfenberg (AT)

⑭ Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen.

⑮ Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Gegenständen aus Titan-Aluminium-Basislegierungen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die Legierungsgegenstände aus stückigen Ausgangsmaterialien durch Schmelzen in einem metallischen Schmelziegel mit einer rotierenden Elektrode oder Plasma- oder Elektronenstrahleinrichtung und einem dem Umschmelzen nachfolgenden Lichtbogen-Umschmelzen hergestellt werden. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen, die eine Schmelzeinrichtung mit einer rotierenden Elektrode oder einer Plasma- oder Elektronenstrahleinrichtung und einen Vakuum-Lichtbogenschmelzofen umfaßt.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von metallischen Legierungen für Vormaterialien, Bauteile, Werkstücke od. dgl. aus Titan-Aluminium-Basislegierungen, wobei die geschmolzenen Ausgangsmaterialien in eine Kokille abgegossen und das Gußstück umgeschmolzen wird. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung von metallischen Legierungen, insbesondere mit geordnetem Kristallgitter für Vormaterialien, Bauteile, Werkstücke od. dgl. aus Titan-Aluminium-Basislegierungen mit maximal 40 bis 60 Atom-% Titan, mit einer Schmelzeinrichtung.

Bei der Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen bestehen derzeit größte Schwierigkeiten, eine ausreichende Duktilität bzw. Verformbarkeit der hergestellten Legierungsgegenstände zu erreichen. Insbesondere bereitet der hohe Gasgehalt, insbesondere Sauerstoff, der auf herkömmliche Art hergestellten Legierungen Schwierigkeiten und verhindert eine hohe Duktilität und Verformbarkeit. Der üblicherweise nach Meinung des Fachmannes gangbare Weg, derartige Legierungen aus pulverförmigen Ausgangsmaterialien zu erschmelzen bzw. durch einen HIP-Vorgang herzustellen, schlägt fehl.

Völlig überraschenderweise wurde nunmehr gefunden, daß gut verformbare Legierungsbauteile erstellt werden können, wenn die Legierungskomponenten bzw. Ausgangsmaterialien in stückiger Form im wesentlichen anteilmäßig entsprechend der Legierungszusammensetzung bereitgestellt und in einem Schmelzriegel geschmolzen werden, wobei die gewünschte Legierungszusammensetzung mit maximal 40 bis 60 Atom-% Titan im Schmelzriegel durch Zulegieren von einer oder mehrerer, gegebenenfalls weiteren, Legierungskomponente(n) eingestellt wird, und daß die Schmelze aus diesem Schmelzriegel zu vorteilhafterweise langgestreckten Blöcken bzw. Stäben abgegossen wird, die daraufhin selbstverzehrend als Elektrode eines Lichtbogen-Schmelzofens, vorzugsweise im Vakuum, zu einem dichten Block bzw. Vormaterial für Bauteile umgeschmolzen werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren bietet den Vorteil, daß auf die Pulverisierung der Ausgangsmaterialien verzichtet werden kann und daß vorteilhafterweise als Ausgangsmaterial stückige Reinmetalle und/oder stückiger Schrott und/oder stückiger Rücklaufschrott eingesetzt werden können, um legierungstechnisch homogene Elektroden mit niedrigen Gasgehalten herzustellen. Gleichzeitig kann jedoch auch eine genaue Einstellung der Legierungszusammensetzung der Schmelze erfolgen, wobei jedoch die verfahrensmäßigen Aufwendungen gering bleiben.

Bei einer bevorzugten Durchführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, daß die Ausgangsmaterialien in einem gekühlten metallischen Schmelzriegel mit zumindest einer um ihre Längsachse sich verdrehenden, insbesondere wassergekühlten Elektrode aus Kupfer, Titan, Aluminium oder einer Legierungskomponente oder zumindest einer Plasma- oder Elektronenstrahlschmelzeinrichtung, vorzugsweise unter Schutzgas mit vermindertem Druck, niedergeschmolzen werden. Auf diese Weise erfolgt ein energiesparendes und die Legierungszusammensetzung nicht beeinflussendes Erschmelzen der stückigen Ausgangsmaterialien mit einer Elektrode aus Metallen, welche die Legierungseigenschaften nicht nachteilig beeinflussen. Ferner werden durch den Einsatz des Lichtbogens bzw. gegebenenfalls Plasma- oder Elektronenstrahles eine hohe örtliche Energie- bzw. Temperatureinbringung und gleichzeitig eine vollständig homogene Mischung der Legierungsmetalle bzw. eingeordnetes Kristallfilter erreicht.

Beste Ergebnisse erhält man, wenn der Sauerstoffgehalt der Legierung durch das Schmelzen und Umschmelzen, gegebenenfalls in Verbindung mit zumindest einem HIP-Vorgang, auf weniger als 600 ppm, vorzugsweise weniger als 500 ppm, eingestellt wird.

Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, daß die Schmelzeinrichtung einen gekühlten metallischen Schmelzriegel, vorzugsweise aus Cu, zum Aufschmelzen der stückigen Ausgangsmaterialien umfaßt, wobei zum Aufschmelzen zumindest eine gekühlte, sich um ihre Längsachse drehende Elektrode aus Kupfer, Aluminium, Titan oder einer Legierungskomponente vorgesehen ist, und daß der Schmelzeinrichtung eine Vakuumlichtbogen-Schmelzeinrichtung zum Umschmelzen der durch Abgießen der Schmelze aus dem Schmelzriegel in vorteilhafterweise langgestreckte Kokillen in einer Gießstation erhaltenen Gußstücke nachgeordnet ist. Auf diese Weise wird eine einfach aufgebaute Einheit zur Erschmelzung von Titan-Aluminium-Basislegierungen erstellt, bei der die Erstellung der Legierungen rasch und ohne große Transportwege und Energieverluste erfolgen kann.

Einen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet die Verwendung einer Vorrichtung bzw. einer Schmelzeinrichtung, umfassend einen gekühlten, vorzugsweise flüssigkeitsgekühlten, metallischen Schmelzriegel und zumindest eine in den Schmelzriegel ragende bzw. in diesen einführbare, sich um ihre Längsachse drehende Elektrode aus Kupfer, Titan, Aluminium oder einer Legierungskomponente zum Aufschmelzen von stückigen Ausgangsmaterialien zur Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnung beispielsweise näher erläutert, die ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Herstellung von Titan-Aluminium-Basislegierungen zeigt.

Mit A ist eine Lagerstätte für stückiges Ausgangsmaterial, z.B. in Form von Reinmetallen, Vorlegierungen,

Rücklauschrott od. dgl. angedeutet, wobei verschiedene Komponenten, z.B. Aluminium bzw. aluminiumhälter Schrott 1, Titan bzw. titanhaltiger Schrott 1' bzw. Legierungsbestandteile bzw. Legierungsbestandteile enthaltender Chromschrott bzw. Schrott 1" dargestellt sind; die Gehalte an Aluminium, Titan und allenfalls weiteren erwünschten Legierungsmaterialien in den Ausgangsmaterialien ist bekannt und die zusammengemischten Ausgangsmaterialien ergeben in Summe etwa die gewünschte Legierungszusammensetzung.

Mit B ist eine Einrichtung zur Reinigung der Oberflächen der Ausgangsmaterialien bezeichnet, wozu z.B. Sandstrahlgebläse, Abbeizeinrichungen od. dgl. vorgesehen sein können.

Mit C ist allgemein eine Schmelzeinrichtung bezeichnet. Diese Schmelzeinrichtung umfaßt eine Chargierkammer 2 mit einer Türe 21, die Zutritt zu einer Schüttelrinne S ermöglicht. Auf die Schüttelrinne S werden die allenfalls zerkleinerten Ausgangsmaterialien von der Reinigungseinrichtung B bzw. vom Lager A über eine Zuführungseinrichtung 11 eingebracht. Die Schüttelrinne fördert die Legierungsbestandteile bzw. den Schrott in einen Schmelzriegel 35, der vorzugsweise aus Kupfer besteht und flüssigkeitsgekühlt ist. Mit 34 sind dem Schmelzriegel 35 gegebenenfalls zugeordnete Schlackengefäße bezeichnet. In den in einer Schmelzenkammer 3 angeordneten Schmelzriegel 35 ist eine Elektrode 36 einfühbar. Diese Elektrode 36 ist eine gekühlte, sich nicht verzehrende Elektrode, welche um ihre Längsachse rotiert. Diese Elektrode 36 kann in den Schmelzriegel 35 abgesenkt werden und schmilzt die Legierungsbestandteile bzw. den Schrott durch Ausbildung eines Lichtbogens zwischen ihrer gekühlten Oberfläche und dem Schrott bzw. dem Schmelzenbad.

Mit 31 ist schematisch eine Vorrichtung zur Porbenentnahme bzw. zur Zufuhr von Legierungsbestandteilen zur genauen Einstellung der Zusammensetzung der Schmelze, mit 32 sind Beobachtungsmittel für die Schmelze und mit 33 ein Vakuumanschluß für die Schmelzenkammer bzw. die Chargierkammer 2 bezeichnet, welche gegebenenfalls über eine Schleuse 22 von der Schmelzenkammer 3 getrennt sein bzw. werden kann.

Die Schmelzeinrichtung C umfaßt ferner eine Gießstation 4, in der langgestreckte Kokillen 5 angeordnet sind, in die die Schmelze aus dem Schmelzriegel 35 abgegossen wird. Die gegebenenfalls vorgewärmt und/oder wärmeisolierten Kokillen 5 sind mit einer isolierenden Haube 51 versehen, so daß Gefügespannungen und unerwünschte Kristallisationserscheinungen ausgeschaltet werden.

Die in den Kokillen 5 ausgebildeten langgestreckten Blöcke sind weitgehend homogen und können gegebenenfalls einer HIP-Einrichtung D zugeführt werden, in der sie heißostatisch gepreßt werden. Anschließend können die Blöcke einer Oberflächenbearbeitung bzw. -reinigung unterworfen werden, bevor sie einem Vakuum-Lichtbogenofen zugeführt werden. In dieser Vakuum-Umschmelzeinrichtung F werden die Blöcke 6 als Elektrodenblöcke 6' in einem Ofengefäß 7 angeordnet und mittels eines Lichtbogens umgeschmolzen. Die dabei entstehenden Blöcke 8 werden gegebenenfalls einer weiteren HIP-Einrichtung G zugeführt und daraufhin einer Verformungseinrichtung H zugeführt, in der die Blöcke warmverformt werden. Bei 9 werden die fertiggestellten Vormaterialien, Gegenstände usw. zur weiteren Verwendung abgeführt.

Es zeigte sich, daß es sehr leicht möglich ist, duktile und verformbare Legierungsprodukte zu erhalten, die einen Sauerstoffgehalt von weniger als 600 ppm aufweisen. Ohne besondere Anforderungen an die Ausgangsmaterialien bzw. an die Vakuum-Umschmelzeinrichtung F bzw. an die Schmelzeinrichtung C zu stellen, konnte ein Sauerstoffgehalt von weniger als 450 ppm bzw. ein Stickstoffgehalt von weniger als 80 ppm und ein Wasserstoffgehalt von weniger als 6 ppm erreicht werden, wobei höchste Legierungshomogenität vorlag.

Insbesondere zeigten die hergestellten Legierungsbauten auch eine wesentlich bessere Warmverformbarkeit in Temperaturbereichen oberhalb von 650 bzw. 700 Grad C, welche Legierungseigenschaften bei einer pulvermetallurgischen Herstellung keinesfalls erreicht werden konnten.

Patentansprüche

45

1. Verfahren zur Herstellung von metallischen Legierungen für Vormaterialien, Bauteile, Werkstücke od. dgl. aus Titan-Aluminium-Basislegierungen, wobei die geschmolzenen Ausgangsmaterialien in eine Kokille abgegossen und das Gußstück umgeschmolzen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Legierungskomponenten bzw. Ausgangsmaterialien in stückiger Form im wesentlichen anteilmäßig entsprechend der Legierungszusammensetzung bereitgestellt und in einem Schmelzriegel geschmolzen werden, wobei die gewünschte Legierungszusammensetzung mit maximal 40 bis 60 Atom-% Titan im Schmelzriegel durch Zulegieren von einer oder mehreren, gegebenenfalls weiteren, Legierungskomponente(n) eingestellt wird, und daß die Schmelze aus diesem Schmelzriegel zu vorteilhafterweise langgestreckten Blöcken bzw. Stäben abgegossen wird, die daraufhin selbstverzehrend als Elektrode eines Lichtbogen-Schmelzofens, vorzugsweise im Vakuum, zu einem dichten Block bzw. Bauteil umgeschmolzen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß als Ausgangsmaterial stückige Reinmetalle und/oder stückiger Schrott und/oder stückiger Rücklauschrott und/oder stückige Vorlegierungen einge-

setzt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsmaterialien einer Oberflächenreinigung, z.B. durch Sandstrahlen, Beizen od. dgl., unterzogen werden.
- 5
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsmaterialien in einem gekühlten metallischen Schmelzriegel mit zumindest einer um ihre Längsachse sich verdrehenden, insbesondere wassergekühlten Elektrode aus Kupfer, Titan, Aluminium oder einer Legierungskomponente, oder mittels Plasma- oder Elektronenstrahls, vorzugsweise unter Schutzgas mit verminderter 10 Druck, niedergeschmolzen werden.
- 10
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schmelze zur Verringerung der Wärmeabfuhr aus bzw. zur Vermeidung von Gefügespannungen in den erstarrenden langgestreckten Blöcken bzw. Stäben aus dem Schmelzriegel in eine vorgewärmte, vorzugsweise wärmeisolierte Kokille gegossen wird.
- 15
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Blöcke bzw. Stäbe vor dem Lichtbogenumschmelzen einer Oberflächenbehandlung bzw. -reinigung und/oder einem HIP- Vorgang unterworfen werden.
- 20
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die beim Lichtbogen-Umschmelzen erhaltenen Vormaterialien bzw. Gegenstände, gegebenenfalls nach einem HIP-Vorgang, insbesondere zur Herstellung der gewünschten Endprodukte, einer Warmverformung unterzogen werden.
- 25
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sauerstoffgehalt der Legierung durch das Schmelzen und Umschmelzen, gegebenenfalls in Verbindung mit zumindest einem HIP- Vorgang, auf weniger als 600 ppm, vorzugsweise weniger als 500 ppm, eingestellt wird.
- 30
9. Vorrichtung zur Herstellung von metallischen Legierungen für Vormaterialien, Bauteile, Werkstücke od. dgl., aus Titan- Aluminium- Basislegierungen insbesondere mit geordnetem Kristallgitter mit maximal 40 bis 60 Atom-% Titan, mit einer Schmelzeinrichtung, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Schmelzeinrichtung (C) einen gekühlten metallischen Schmelzriegel (35), vorzugsweise aus Cu, zum Aufschmelzen der stückigen Ausgangsmaterialien (1, 1', 1"') umfaßt, wobei zum Aufschmelzen zumindest eine gekühlte, sich um ihre Längsachse 35 drehende Elektrode (36) aus Kupfer, Aluminium, Titan oder einer Legierungskomponente oder zumindest eine Plasma- oder Elektrodenstrahleinrichtung vorgesehen ist, und daß der Schmelzeinrichtung (C) eine Vakuum-Schmelzeinrichtung (F) zum Umschmelzen der durch Abgießen der Schmelze aus dem Schmelzriegel (35) in vorteilhafterweise langgestreckte Kokillen (5) in einer Gießstation (4) erhaltenen Gußstücke (6) nachgeordnet ist.
- 40
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Schmelzeinrichtung und der Vakuumlichtbogen-Schmelzeinrichtung (F) eine Einrichtung zur Oberflächenbearbeitung und/oder -reinigung (E) und/oder eine HIP- Einrichtung (D) vorgesehen ist.
- 45
11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die langgestreckten Kokillen (5) wärmeisoliert sind.
- 50
12. Verwendung einer Vorrichtung bzw. Schmelzeinrichtung (C) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, umfassend einen metallischen Schmelzriegel (35) und zumindest eine in den Schmelzriegel (35) ragende bzw. in diesen einführbare, sich um ihre Längsachse drehende Elektrode (36) aus Kupfer, Aluminium, Titan oder einer Legierungskomponente oder zumindest eine Plasma- oder Elektronenstrahleinrichtung zum Aufschmelzen von stückigen Ausgangsmaterialien (1, 1', 1"') zur Herstellung von Titan- Aluminium- Basislegierungen.
- 55
13. Verwendung nach Anspruch 12, wobei der Schmelzeinrichtung (C) eine Vakuumlichtbogen- Schmelzeinrichtung (F) nachgeordnet ist.



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 376 730 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION) * Ansprüche 1-10 * ---	1-13	C22C1/02 F27D3/00
A	EP-A-0 259 856 (NIPPON KOKAN K. K.) * Ansprüche 1-11 * ---	1-13	
A	EP-A-0 073 585 (SPECIAL METALS CORPORATION) * Ansprüche 1-8,12,13 * -----	1-13	
			RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl.5)
			C22C F27D F27B
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p>			
Recherchemort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 13 JANUAR 1992	Prüfer LIPPENS M. H.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p>			